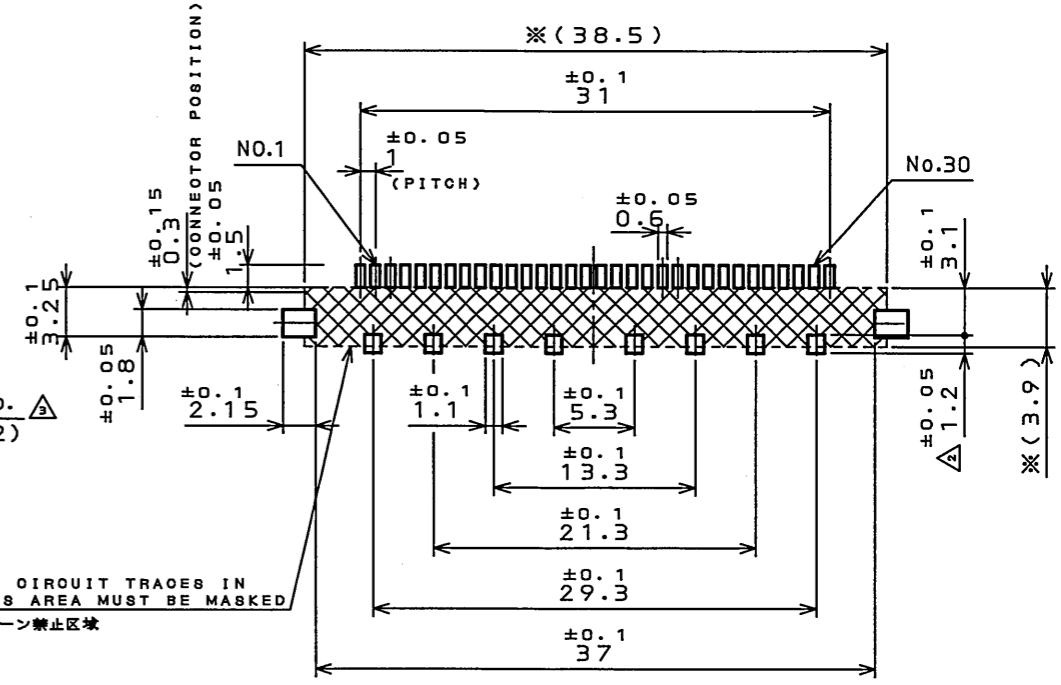
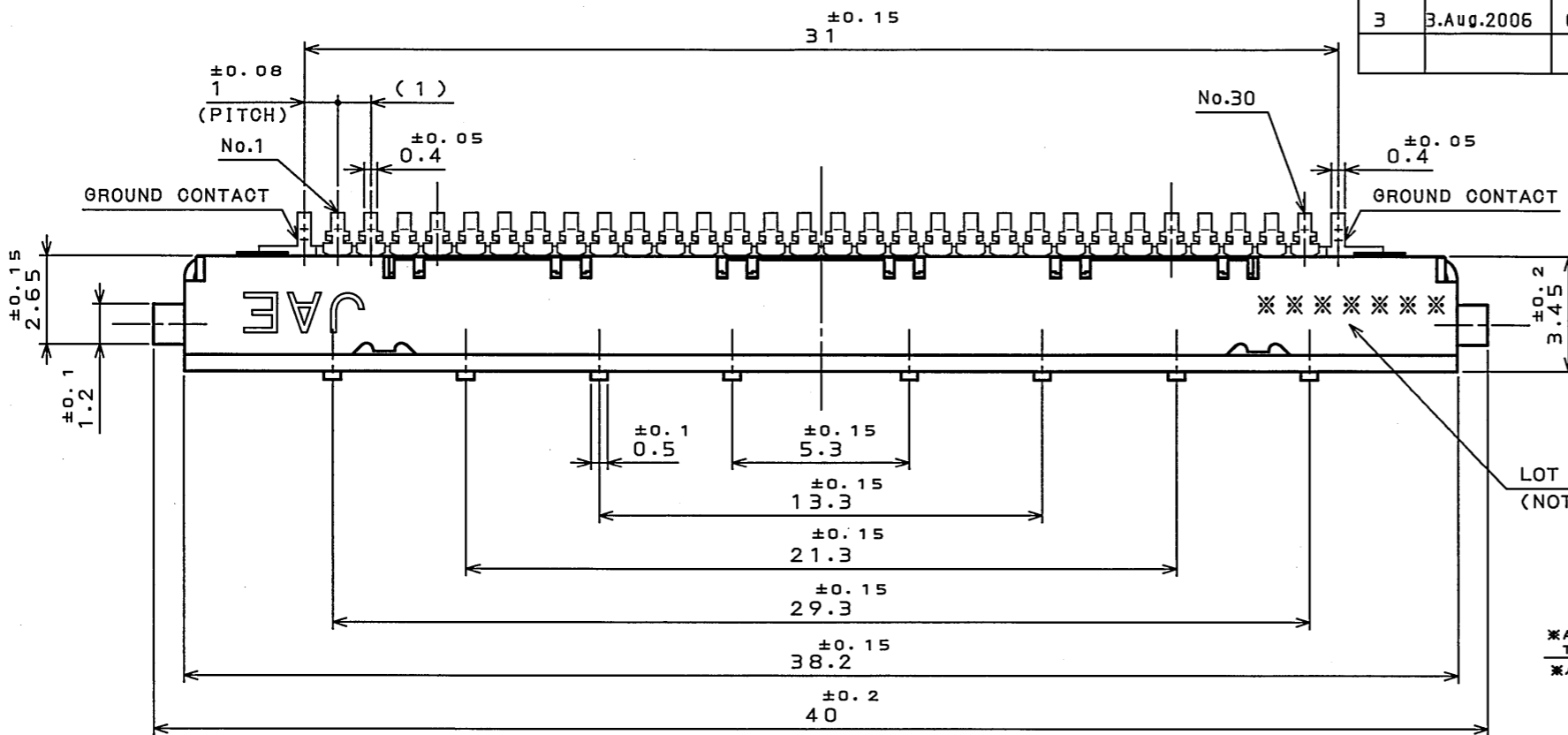
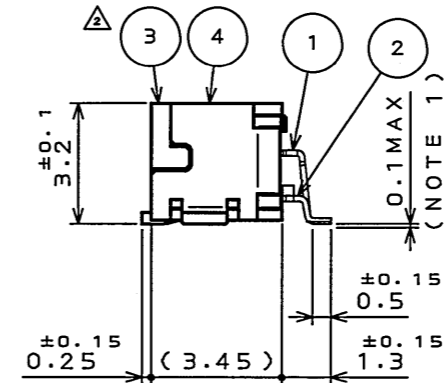
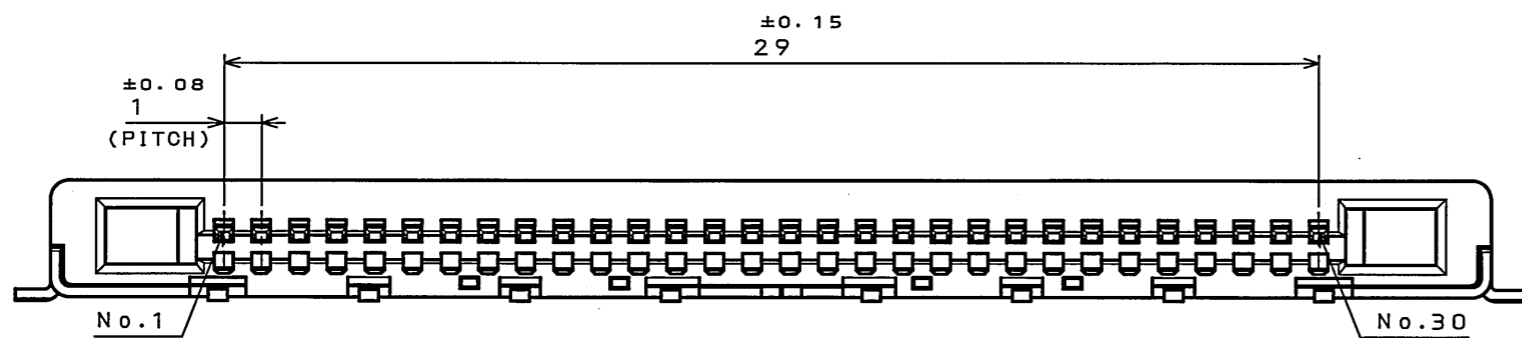


0ZZ8E0rs
(ON ENIMVH)各要図

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	18.Mar.2004	054650	ADDED DIMENSIN etc 寸法追加、他		K.HISAMATSU	M.SUZUKI	Y.ICHIIYAMA
3	3.Aug.2006	060641	ADDED LOT No. AND NOTE. ロットNo.と注記追加	M.ABE	K.HISAMATSU	M. Suzuki	K. Hisatomo



APPLICABLE P.C.B. DIMENSION (REF.)
適合基板寸法(参考)



符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
4	SHELL シェル	1	STAINLESS STEEL ステンレス	TIN PLATING スズメッキ	
3	INSULATOR インシュレータ	1	HEAT RESISTING PLASTIC 耐熱性プラスチック		UL94 V-0
2	GROUND PLATE クランドプレート	1	COPPER ALLOY 銅合金	TIN PLATING スズメッキ	
1	CONTACT コンタクト	30	COPPER ALLOY 銅合金	TABLE 1	

仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE)		尺度 (SCALE)		シリーズ (SERIES)		備考 (REMARKS)	
JACS-1752-*		2.Sep.2003		5:1		FI-E		日本航空電子工業株式会社	
公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称 (TITLE)		F I - E 3 0 S		JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.		査閲 APPD.		質量 (MASS)		図面番号 (DRAWING NO.)	
. ±0.8		M.TAKAKU		承認 APPD.		◎		SJ038770	
.X ±0.4		Y.ICHIIYAMA						版数 (REV.)	
.XX ±0.1								3	
.XXX ±									

TABLE 1

CONTACT AREA 接触部	SOLDERING AREA 端子部
GOLD OVER NICKEL Ni上Au	TIN-COPPER OVER NICKEL Ni上SnCu

NOTE1. COPLANARITY BETWEEN TERMINAL AND HOLD DOWN OF SHELL SHOULD BE 0.1mm MAX.
注1. 端子及び、シェルのホルルドダウンの相互のバラツキは0.1以内とする。

△ 2. PRODUCTION LOT NUMBER AS INDICATED.
△ 2. 図示の位置にロット番号を表示する。

LEAD FREE この製品は鉛フリー品です

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT(C) 2003, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

DOF-0-212F(05.08)

